<光リザバ>

設計者:大塚 TSMC65nm 7月末 TO,

安藤・野々村・緒方・小島 ROHM180nm 9月4日 TO (申し込み 6/12)

- ・火曜日 13 時半~16 時半(4月 10日の週~16週,7月いっぱい)で報告・助言もらう
- ・春学期木曜日2限MTGで試作設計の進捗報告

進め方:1. 資料を水曜日正午までに Oh-o!Meiji (掲示板) にアップ。

- 1. 前回の復習・課題になっていたこと
- 2. この1週間で分かったことの要約
- 3. その詳細(内容,図表の正確さに注意)
- 4. 今後の課題・計画
- 2. 教員が聴きたい話を選び, 選ばれた人は翌日口頭発表し, ディスカッション。
- ・両プロセスとも 7 月いっぱいに TO データを完成させる。
- (※) 完成とは、関係者全員が提出して良いと判断できるレベル。完成してないものは TO できない。

<2AB> ROHM180nm

AHS 市川回路を 4 月中に測定(正常動作したら 6/26TO をキャンセル(5/29 迄),不良なら原因を特定し改善後 TO)海野,坪井

選択回路(TG):海野は9月4日 TO(頑張って 5/29 までに完成すれば TO するが。。) クロック生成:海野(9月4日 TO)

CMP:2月末TO(中條)

全体:9月4日TO(中條,橋本,森,渡辺)

- ・火曜日 13 時半~16 時半(4月 10日の週~16週, 7月いっぱい)で報告・助言もらう
- ・春学期木曜日3限MTGで試作設計の進捗報告

進め方:1. 資料を水曜日正午までに Oh-o!Meiji (掲示板) にアップ。

- 5. 前回の復習・課題になっていたこと
- 6. この1週間で分かったことの要約
- 7. その詳細(内容,図表の正確さに注意)
- 8. 今後の課題・計画
- 2. 教員が聴きたい話を選び, 選ばれた人は翌日口頭発表し, ディスカッション。
- ・両プロセスとも 7 月いっぱいに TO データを完成させる。

(※) 完成とは、関係者全員が提出して良いと判断できるレベル。完成してないものは TO できない。

来年度(2024 年度)の体制・試作計画は 10 月末までの研究成果を基に、11 月末までに決 定する。

ROHM 180nm

第1回(4/3 申し込み, キャンセル 5/29, TO6/26) 関根研 0 or 1 チップ (AHS の修正版 (,選択回路))

第 2 回(6/12 申し込み,キャンセル 7/31,TO9/4)関根研 1 チップ(2 AB),和田研 1 or 2 チップ(2AB),共同 1 チップ(1 ザバ)

ローム 0.18um チップ

回	試作コード	試作申込開始	試作申込締切	キャンセル期限	設計締切	納品・試作完了	支払
第1回	RO1823_1		2023/04/03	2023/05/29	2023/06/26	2023/10/13	2023 年度
第2回	RO1823_2		2023/06/12	2023/07/31	2023/09/04	2023/12/16	2023 年度
第3回	RO1823_3	2023/04/22	2023/07/31	2023/09/19	2023/10/23	2024/02/09	2023 年度
第4回	RO1823_4	2023/08/26	2023/12/04	2024/01/22	2024/02/26	2024/06/07	2024 年度